上海新阳半导体材料股份有限公司 2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师 事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风 险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	640,985,708.54	559,627,817.87	14.54%
营业利润	263,912,841.87	5,781,291.14	4464.95%
利润总额	263,090,969.24	2,740,506.27	9500.09%
归属于上市公司股东的净利润	210,318,991.39	6,656,034.15	3059.82%
基本每股收益	0.7265	0.0229	3072.49%
加权平均净资产收益率	15.33%	0.51%	14.82%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总 资 产	1,851,821,984.31	1,533,104,754.04	20.79%
归属于上市公司股东的所有者权 益	1,502,449,915.12	1,275,241,786.12	17.82%
股本	290,648,916.00	193,765,944.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资 产	5.17	6.58	-21.43%

注:以上数据为合并报表数据,上年同期每股收益以资本公积转增股本后的本期期末的股本 做追溯调整。

二、经营业绩和财务状况情况说明



(一) 报告期经营情况

2019年度,公司在国家产业政策的支持下,坚持积极稳健的经营策略,进一步加强研发投入和研发成果转换,优化产品结构、完善市场布局。公司收入规模稳步增长,实现营业总收入640,985,708.54元,比上年同期增长14.54%,实现归属于上市公司股东的净利润210,318,991.39元,比上年同期增长3059.82%。公司盈利能力持续增长,基本每股收益比上年同期增长3072.49%。

2019年末,公司资产状况良好,总资产1,851,821,984.31元,比上年同期增长20.79%,归属于上市公司股东的所有者权益1,502,449,915.12元,比上年同期增长17.82%。本报告期末公司的股本总额较上年同期增加了50.00%,归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期下降了21.43%,主要原因为报告期内公司实施了以资本公积金向全体股东每10股转增5股的权益分派方案,转增后公司总股本增加。

(二) 报告期财务指标说明

本报告期公司的营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年 同期分别上升了4464.95%、9500.09%、3059.82%。主要原因为:

- 1. 报告期内上海硅产业集团股份有限公司以增发股份方式,购买公司持有的上海新昇半导体科技有限公司(以下简称"上海新昇")26.06%的股权以及公司仍持有上海新昇公司1.5%的股权且按《长期股权投资》准则将剩余股权按置换日的公允价值重新计量产生的投资收益30,804万元,扣除所得税影响后增加净利润26,183万元;
- 2. 报告期公司根据第三方评估机构的评估结果,对 2013 年资产重组时形成的 商誉计提减值准备约 7,400 万元;
- 3. 报告期内公司从二级市场回购股份用于员工持股计划,因员工持股计划受让本公司回购股价低于受让日公允价值,视同按照权益结算的股份支付的费用 1,614万元;
- 4. 报告期内公司光刻胶项目研发和参股子公司新阳硅密(上海)半导体技术有限公司晶圆电镀设备研发经费支出增加约1,300余万元; 以上因素导致公司本年度财务指标变动较大。

三、与前次业绩预计的差异说明



本次业绩快报披露的经营业绩与 2020 年 1 月 20 日披露的 2019 年度业绩预告不存在差异。

四、其他说明

本次业绩快报数据是经公司财务部门初步测算的结果,公司2019年度业绩的 具体数据将在公司公布的2019年年度报告中详细披露。

五、备查文件

- 1. 经公司现任法定代表人、主管财务工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
- 2. 深交所要求提供的其他文件。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 2020年2月27日

